



## 平成30年6月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

平成30年5月9日

上場会社名 株式会社フルヤ金属 上場取引所 東  
 コード番号 7826 URL <http://www.furuyametals.co.jp/>  
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 古屋 堯民  
 問合せ先責任者 (役職名) 取締役経理部長 (氏名) 榎田 裕之 TEL 03-5977-3377  
 四半期報告書提出予定日 平成30年5月15日 配当支払開始予定日 ー  
 四半期決算補足説明資料作成の有無：無  
 四半期決算説明会開催の有無：無

(百万円未満切捨て)

### 1. 平成30年6月期第3四半期の連結業績（平成29年7月1日～平成30年3月31日）

(1) 連結経営成績（累計） (%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する 四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
30年6月期第3四半期	16,287	—	2,532	—	2,535	—	1,763	—
29年6月期第3四半期	—	—	—	—	—	—	—	—

(注) 包括利益 30年6月期第3四半期 1,762百万円 (-%) 29年6月期第3四半期 -百万円 (-)

	1株当たり 四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり 四半期純利益
	円 銭	円 銭
30年6月期第3四半期	245.54	244.62
29年6月期第3四半期	—	—

(注) 第1四半期連結会計期間末より連結財務諸表を作成しているため、前年同四半期の数値及びこれに係る対前年四半期増減率については記載しておりません。

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
30年6月期第3四半期	22,333	16,711	74.5
29年6月期	—	—	—

(参考) 自己資本 30年6月期第3四半期 16,651百万円 29年6月期 -百万円

(注) 第1四半期連結会計期間末より連結財務諸表を作成しているため、前期の数値については記載しておりません。

### 2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
29年6月期	—	0.00	—	50.00	50.00
30年6月期	—	0.00	—	—	—
30年6月期（予想）	—	—	—	70.00	70.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無：無

### 3. 平成30年6月期の連結業績予想（平成29年7月1日～平成30年6月30日）

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属 する当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	21,111	—	2,861	—	2,883	—	1,936	—	269.60

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無：無

(注) 連結業績予想につきましては、第1四半期連結会計期間末より連結財務諸表を作成しているため、対前年増減率については記載しておりません。

※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）：無  
新規 ー社 （社名）除外 ー社 （社名）

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用：無

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
- ② ①以外の会計方針の変更 : 無
- ③ 会計上の見積りの変更 : 無
- ④ 修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む）	30年6月期3Q	7,265,212株	29年6月期	7,265,212株
② 期末自己株式数	30年6月期3Q	83,569株	29年6月期	85,569株
③ 期中平均株式数（四半期累計）	30年6月期3Q	7,265,212株	29年6月期3Q	7,265,212株

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報 .....	2
(1) 経営成績に関する説明 .....	2
(2) 財政状態に関する説明 .....	3
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 .....	3
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記 .....	4
(1) 四半期連結貸借対照表 .....	4
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 .....	6
四半期連結損益計算書	
第3四半期連結累計期間 .....	6
四半期連結包括利益計算書	
第3四半期連結累計期間 .....	7
(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項 .....	8
(継続企業の前提に関する注記) .....	8
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記) .....	8
(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更) .....	8
(セグメント情報等) .....	8

## 1. 当四半期決算に関する定性的情報

### (1) 経営成績に関する説明

当第3四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、回復基調が続く米国及び欧州経済、成長ペースの持ち直しがみられる中国経済といった海外の経済環境の中で、全体として緩やかな回復傾向が続きましたが、北朝鮮情勢の緊迫化と貿易摩擦の再燃懸念から円高に進むなど不安定な状況もみられました。

このような経済環境の中、顧客の生産調整の影響を受けイリジウムルツボの受注は減少したものの、有機EL向けや電極向けの化合物および銀合金ターゲットの受注が好調に推移したのをはじめ、HD向けのルテニウムターゲットや半導体製造装置向けの温度センサーの受注も好調に推移しました。また、一部貴金属価格の上昇も売上高・利益に影響しました。その結果、当第3四半期連結累計期間において、売上高16,287百万円、売上総利益4,178百万円、営業利益2,532百万円、経常利益2,535百万円、親会社株主に帰属する四半期純利益1,763百万円となりました。

なお、セグメント別の業績は以下のとおりです。

#### ①セグメント別の業績

##### [電子]

スマートフォンなどのSAWデバイス(必要な周波数信号を取り出すデバイス)に使用されるリチウムタンタレート単結晶育成装置向けのイリジウムルツボの受注は顧客の生産調整の影響を受けて低調に推移したものの、海外結晶メーカー向けのイリジウムルツボの受注や、ガラス溶解装置向け白金製品の大口の受注があり、売上高4,433百万円、売上総利益1,017百万円となりました。

##### [薄膜]

BAWデバイス(高周波信号を取り出すデバイス)向けターゲットの受注が減少しましたが、スマートフォンなどのタッチパネル配線向け銀合金ターゲットやHD向けルテニウムターゲットの受注は好調に推移し、一部貴金属価格の上昇も売上高・利益に影響したことから、売上高4,569百万円、売上総利益1,058百万円となりました。

##### [センサー]

半導体製造装置メーカーや海外半導体メーカーからの受注が好調に推移し、売上高1,831百万円、売上総利益582百万円となりました。

##### [ケミカル]

有機EL向けや電極向けの貴金属化合物の受注が好調だったことに加え、触媒の受注が回復し、一部貴金属価格の上昇も売上高・利益に影響したことから、売上高5,301百万円、売上総利益1,486百万円となりました。

#### ②海外売上

当第3四半期累計期間における輸出売上高は7,340百万円(総売上高に占める割合は45.1%)となりました。

地域別にはアジア向け輸出売上高3,945百万円(海外売上高に占める割合は53.7%)、北米向け輸出売上高1,742百万円(海外売上高に占める割合は23.7%)、欧州向け輸出売上1,652百万円(海外売上高に占める割合は22.5%)となりました。

(2) 財政状態に関する説明

当第3四半期連結会計期間末における資産合計は22,333百万円、負債合計は5,621百万円、純資産合計は16,711百万円となりました。

①流動資産

当第3四半期連結会計期間末における流動資産残高は14,267百万円となりました。その主な内訳は、現金及び預金が2,584百万円、受取手形及び売掛金が3,628百万円、たな卸資産が7,005百万円です。

②固定資産

当第3四半期連結会計期間末における固定資産残高は8,066百万円となりました。その主な内訳は、有形固定資産が7,256百万円です。

③流動負債

当第3四半期連結会計期間末における流動負債残高は3,228百万円となりました。その主な内訳は、買掛金が1,093百万円、一年内返済予定長期借入金が840百万円です。

④固定負債

当第3四半期連結会計期間末における固定負債残高は2,393百万円となりました。その主な内訳は、長期借入金が1,475百万円です。

⑤純資産

当第3四半期連結会計期間末における純資産残高は16,711百万円となりました。その主な内訳は、資本金が5,445百万円、資本剰余金が5,414百万円、利益剰余金が6,044百万円です。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

通期の連結業績予想につきましては、平成30年2月7日付「平成30年6月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」にて公表しております計画から変更はありません。

2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

当第3四半期連結会計期間 (平成30年3月31日)	
<b>資産の部</b>	
流動資産	
現金及び預金	2,584
受取手形及び売掛金	3,628
商品及び製品	297
仕掛品	1,131
原材料及び貯蔵品	5,575
その他	1,050
流動資産合計	14,267
固定資産	
有形固定資産	
建物及び構築物（純額）	2,148
機械装置及び運搬具（純額）	3,382
土地	1,612
リース資産（純額）	28
建設仮勘定	49
その他（純額）	36
有形固定資産合計	7,256
無形固定資産	62
投資その他の資産	
投資有価証券	37
繰延税金資産	607
貸倒引当金	△2
その他	104
投資その他の資産合計	747
固定資産合計	8,066
資産合計	22,333

（単位：百万円）

当第3四半期連結会計期間  
（平成30年3月31日）

負債の部	
流動負債	
買掛金	1,093
未払法人税等	301
賞与引当金	337
1年内返済予定の長期借入金	840
その他	656
流動負債合計	3,228
固定負債	
長期借入金	1,475
退職給付に係る負債	477
資産除去債務	16
その他	423
固定負債合計	2,393
負債合計	5,621
純資産の部	
株主資本	
資本金	5,445
資本剰余金	5,414
利益剰余金	6,044
自己株式	△252
株主資本合計	16,651
その他の包括利益累計額	
その他有価証券評価差額金	9
為替換算調整勘定	△11
その他の包括利益累計額合計	△2
新株予約権	63
純資産合計	16,711
負債純資産合計	22,333

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

(四半期連結損益計算書)

(第3四半期連結累計期間)

(単位:百万円)

	当第3四半期連結累計期間 (自平成29年7月1日 至平成30年3月31日)
売上高	16,287
売上原価	12,108
売上総利益	4,178
販売費及び一般管理費	1,645
営業利益	2,532
営業外収益	
助成金収入	29
その他	9
営業外収益合計	39
営業外費用	
支払利息	14
為替差損	14
その他	8
営業外費用合計	36
経常利益	2,535
税金等調整前四半期純利益	2,535
法人税、住民税及び事業税	483
法人税等調整額	288
法人税等合計	771
四半期純利益	1,763
非支配株主に帰属する四半期純利益	-
親会社株主に帰属する四半期純利益	1,763

（四半期連結包括利益計算書）

（第3四半期連結累計期間）

（単位：百万円）

		当第3四半期連結累計期間 (自 平成29年7月1日 至 平成30年3月31日)
四半期純利益		1,763
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金		6
為替換算調整勘定		△7
その他の包括利益合計		△1
四半期包括利益		1,762
（内訳）		
親会社株主に係る四半期包括利益		1,762
非支配株主に係る四半期包括利益		-

(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)

該当事項はありません。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

当第3四半期連結累計期間(自平成29年7月1日至平成30年3月31日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:百万円)

	報告セグメント					その他	合計 (注)
	電子	薄膜	センサー	ケミカル	計		
売上高							
外部顧客への売上高	4,433	4,569	1,831	5,301	16,135	151	16,287
セグメント間の内部売上高又は振替高	—	—	—	—	—	—	—
計	4,433	4,569	1,831	5,301	16,135	151	16,287
セグメント利益	1,017	1,058	582	1,486	4,145	33	4,178

(注) セグメント利益の合計額は、当第3四半期累計期間損益計算書の売上総利益と一致しております。